

タイのスマートエレクトロニクス: AIとデータセンター時代への投資機会

**THAILAND'S SMART ELECTRONICS:
INVESTMENT OPPORTUNITIES
IN THE AI & DATA CENTER ERA**



スウィダー・タニyawong

タイ投資委員会 (BOI) 投資促進第二部 (エレクトロニクス・電気セクター)

2026年8月20日

Suwida Thunyawong

Investment Promotion Division 2 (Electronics and Electrical Sectors)

Thailand Board of Investment (BOI)

20 August 2026

BOIの役割：新たな経済への投資を促進

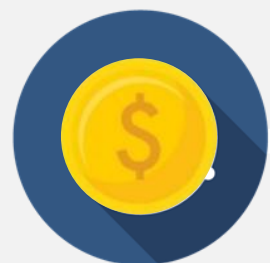
BOI's Role: To Drive the Investment to the New Economy

BOIとは

BOI

タイ投資委員会は首相府傘下の政府機関

is a government agency under the Office of the Prime Minister



プロモーター
Promoter

国の開発戦略および変化する世界情勢に沿って、民間セクターへの投資を促進する



インテグレーター
Integrator

税制、金融、非税制上の優遇措置など、政府による各種支援策を包括的なパッケージとして組み合わせる



ファシリテーター
Facilitator

関係機関と連携し、投資エコシステムの構築と投資環境の整備を促進するとともに、課題・障壁を解消する



コネクター
Connector

大企業と中小企業、タイ企業と外国企業、業種・地域を越えて連携を促進し、ビジネス機会を拡大する

海外事務所拠点 Overseas Offices



- 土地所有権 Land ownership
- 就労許可&ビザ取得支援
Work permit & visa facilitation
- 100% 外資所有 100% foreign ownership
- 現地調達義務なし No local content requirements
- 輸出規制なし No export requirements
- 外貨制限なし
No restrictions on foreign currencies

- 法人所得税免除 Corporate income tax (CIT) exemption
- 免税期間満了後法人所得税50%減免
50% reduction of corporate income tax after the expiry of tax exemption period
- 法人所得税を10年間、50%減税 (CIT免除措置が適用されていない場合)
50% CIT reduction within 10 years (in case of no CIT exemption)
- 機械輸入関税免除 Exemption of import duties on machinery
- 原材料輸入関税免除 (輸出製品の製造および研究開発目的で使用されるもの)
Exemption of import duties on raw materials (used in the manufacture of exports and for R&D purposes)
- 研究開発目的で輸入される物品の輸入関税免除
Exemption of import duties on goods imported for R&D
- 輸送費、電気代、水道代の二重控除
Double deduction for the cost of transportation, electricity and water
- 設備設置費または建設費の25%控除
25% deduction for the cost of installation or construction of facilities

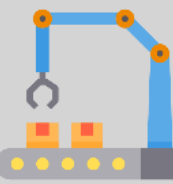
恩典の分類

Classification of Incentives



その他の恩典

Other Incentives



機械輸入関税免除
Exemption
Import duties
on machinery

➤ 新品の機械 New Machinery
➤ 電子産業 (A1+, A1, A2, A3) 向けの10年以内の
中古機械 Used Machinery not exceeding 10 years for
Electronics sector (A1+, A1, A2, A3)
➤ 電子産業について、奨励期間中を通じた免税 Exemption
throughout the promotion period for Electronics sector.

原材料の輸入関税免除
Exemption
Import duties
on raw materials



非税制恩典
Non-tax Incentives

- 土地所有権
Land ownership
- ビザ・労働許可証
VISA/Work Permit

対象産業に対する投資促進政策

Investment Promotion measures for Targeted Industries

BOI投資奨励恩典制度

BOI Investment Incentive Scheme

基礎的恩典 Basic Incentives

事業活動に基づく Activity-Based

1. 農業・食品・バイオテクノロジー Agriculture, Food & Biotechnology
2. 医療 Medical
3. 機械・車両 Machinery and Vehicles
4. 電機・電子機器 Electrical and Electronics
5. 金属・材料 Metal and Materials
6. 化学および石油化学 Chemicals and Petrochemicals
7. 公共事業 Public Utilities
8. デジタル産業 Digital Industries
9. クリエイティブ産業 Creative Industries
10. 高付加価値サービス High-Value Services

恩典 Incentive

≤ 13 年間法人所得税免除
years CIT exemption



追加恩典 Additional Incentives

競争力強化 Competitiveness Enhancement

- 研究開発 Research & Development (R&D)
- 学術機関・研究機関への支援または技術・人材育成基金 Support academic/ research institutes, or technology and human resource development fund
- 知的財産ライセンス料 IP licensing fee
- 先端技術研修 Advanced technology training
- 現地サプライヤーの育成 Development of local suppliers
- 製品・パッケージデザイン Product and packaging design

地域に基づく Area-Based

- 東部経済回廊 (EEC) 3県 EEC 3 provinces
- 経済特区 (SEZ) 10県 SEZ 10 provinces
- 4つの特別経済回廊 4 Special Economic Corridors
- 南部国境地域 Southern border provinces
- 所得が最も低い20県 20 provinces with lowest income
- 工業団地・工業地区 Industrial Estates/Zones
- 科学技術開発区 (TSP、フードイノポリス、スペースクレノベーションパーク) Science and Technology Parks (TSP, Food Innopolis, Space Krenovation Park)
- ヨティメディカルイノベーション地区 Yothee Medical Innovation District

課題に基づく Agenda-based

- 経済回復のための投資促進措置 Investment Stimulation Measure for Economic Recovery
- スマート・サステナブル産業措置 Smart and Sustainable Industry Measure
- 社会・地域開発措置 Social and Local Development Measure
- 包括的な移転促進措置 Comprehensive Relocation Measure
- 事業維持・拡張措置 Retention and Expansion Measure
- 高度人材育成機関の設立支援措置 Measure to Support the Establishment of Highly-skilled Professional Development Institutes

戦略的成長産業 STRATEGIC GROWTH INDUSTRIES

BCG
(バイオ・循環・グリーン)
(BIO-CIRCULAR-GREEN)

EV & 電池
& 主要パーツ

EV & BATTERY & KEY PARTS

半導体 &
エレクトロニクス

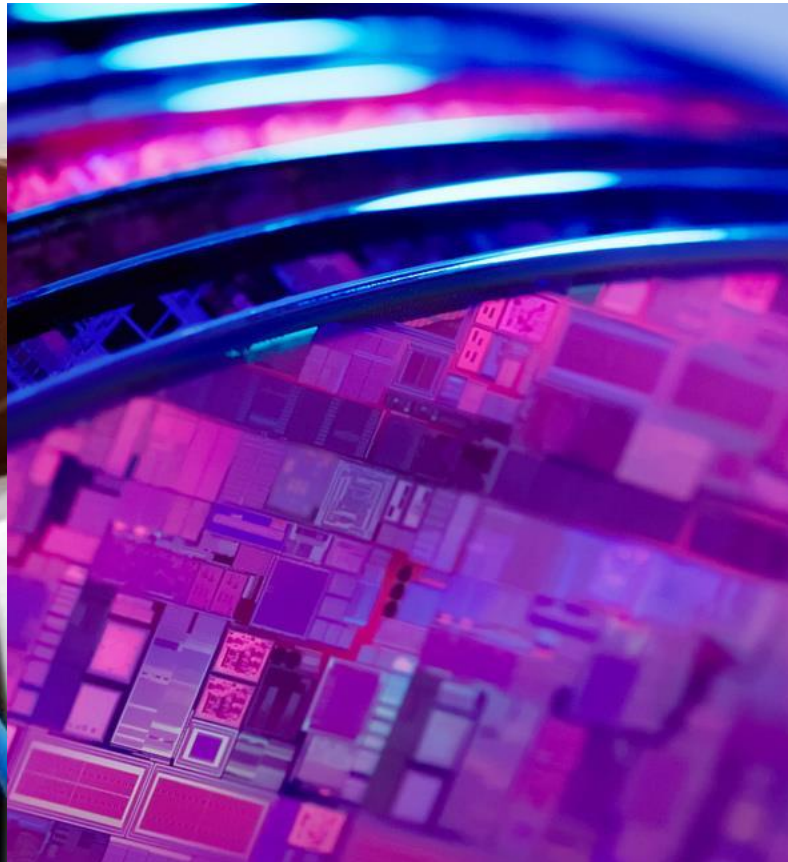
SEMICONDUCTOR AND ADVANCED ELECTRONICS

デジタル &
AI

DIGITAL AND AI

インターナショナル
ビジネスセンター

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER



Semiconductor
半導体



Battery and
Energy Storage
バッテリー・エネルギー貯蔵



Automation and
Robotics
自動化・ロボット



Aviation and
Aerospace
航空・宇宙



Advanced
Materials
先端素材



Healthcare
and Medical
ヘルスケア・医療

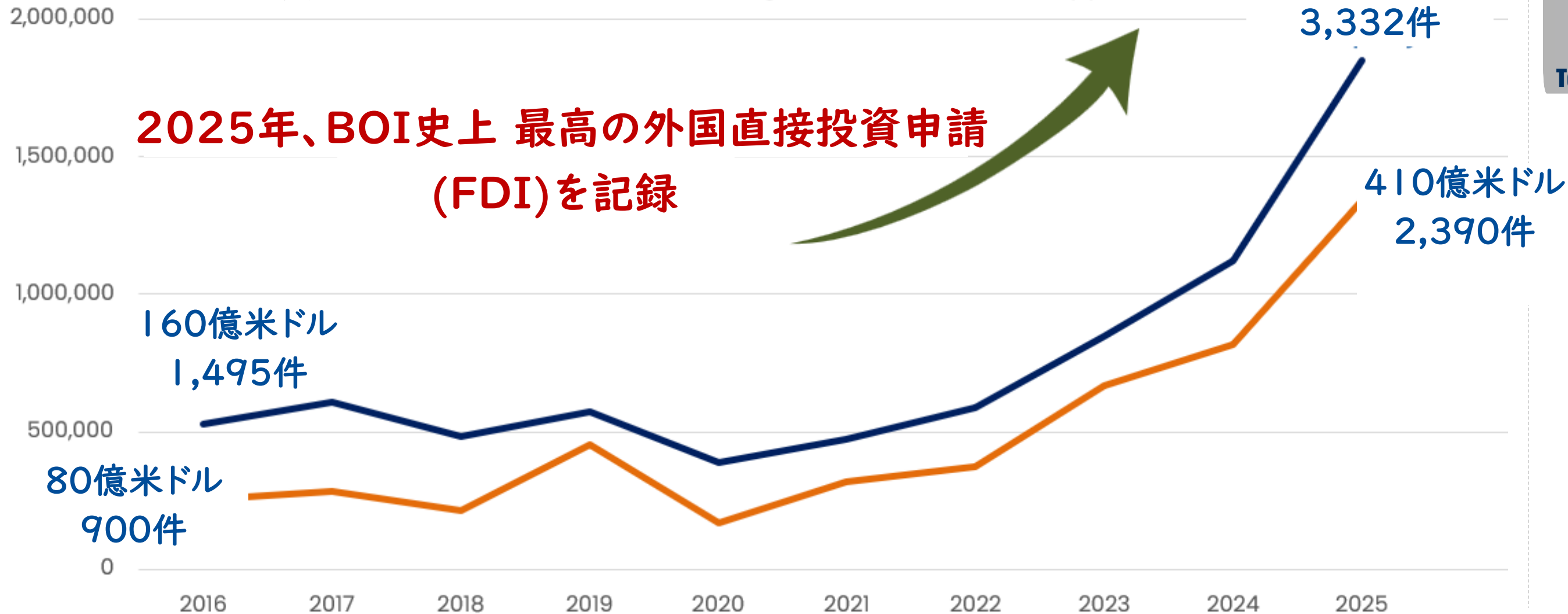


High Value-added
Services
高付加価値サービス

投資申請の活発化 STRONG MOMENTUM IN INVESTMENT APPLICATIONS

(Unit: THB mil.) 総投資申請件数

外国直接投資申請



2026年第一四半期における
タイへの投資額 **トップ5ヶ国**

Top 5 Economies by Investment Value in Thailand in Q1/2026

- 1st** シンガポール Singapore
- 2nd** 中国 China
- 3rd** 香港 Hong Kong
- 4th** 日本 Japan
- 5th** イギリス U.K.

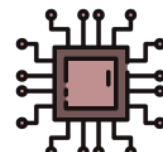
2026年第一四半期におけるタイへの投資額**トップ5産業** Top 5 Industries by Investment Value in Thailand in Q1/2026

1st



デジタル
Digital

2nd



電機・電子
Electrical and Electronics

3rd



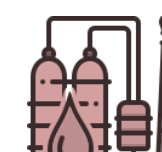
自動車・自動車部品
Automotive and Parts

4th



農業・食品加工
Agriculture and Food
Processing

5th

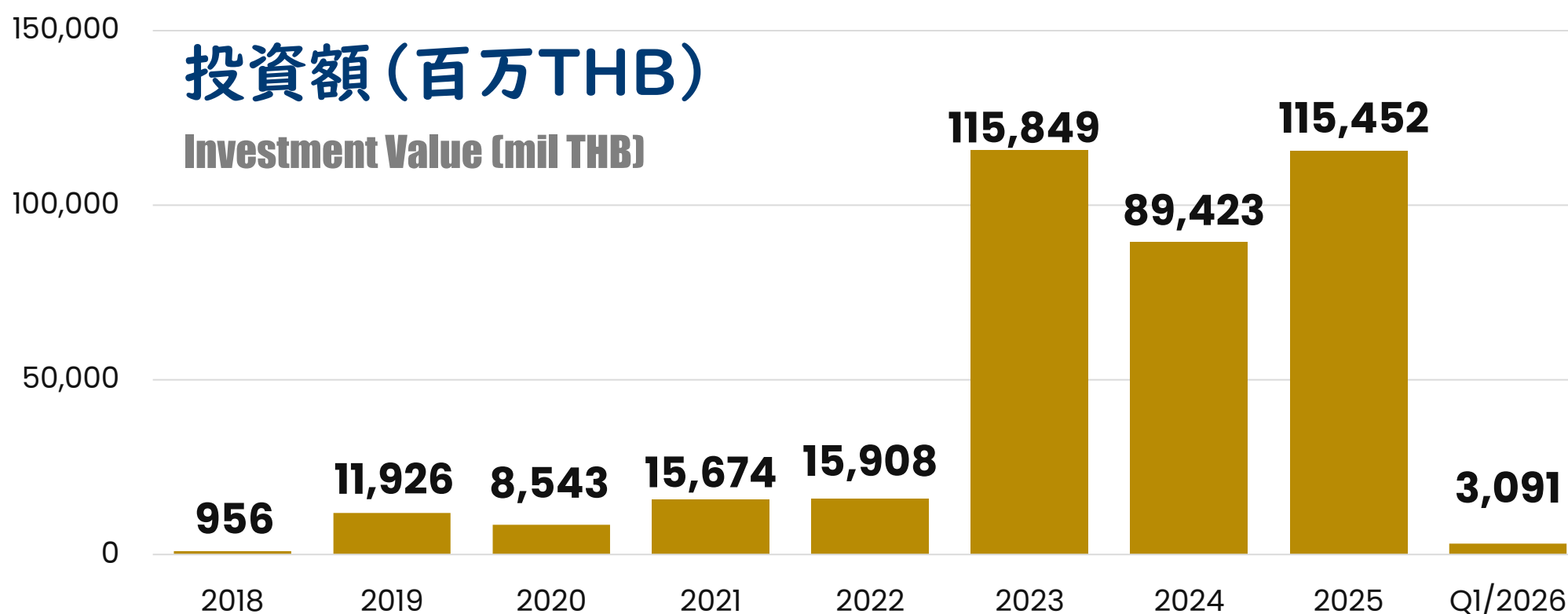
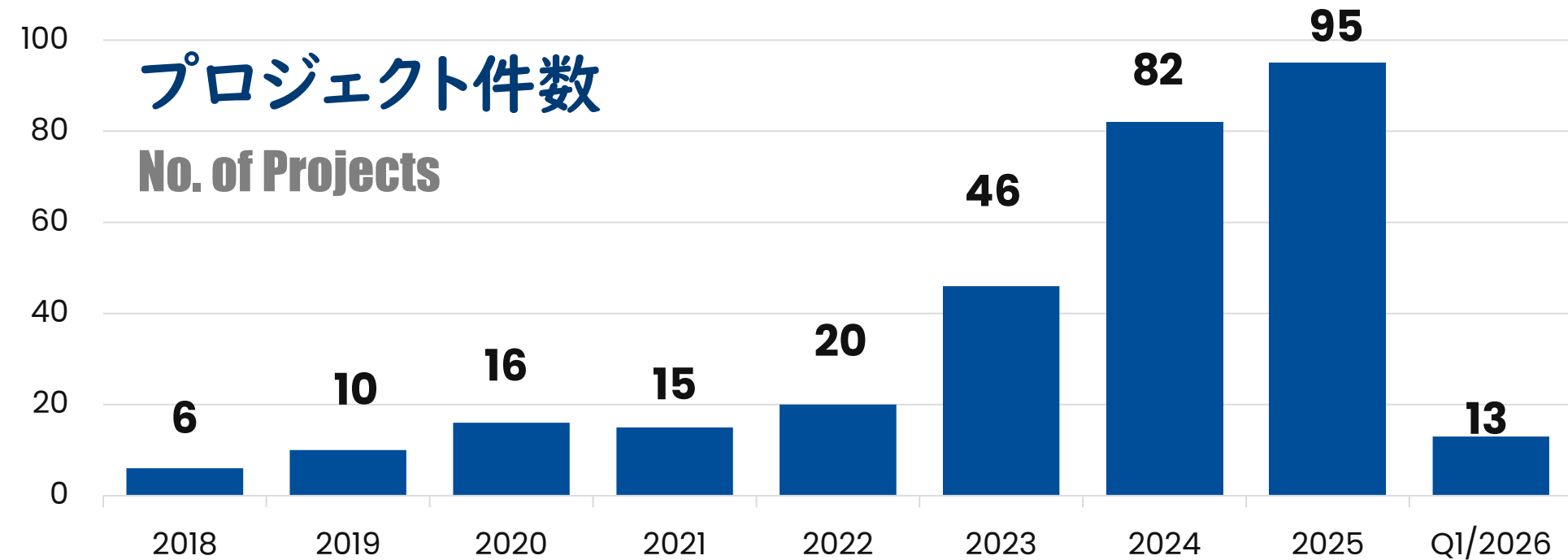


化学・石油化学
Chemicals and Petrochemicals

プリント基板 PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB)

2023年～2026年第1四半期、PCB産業への投資申請は236件、
総額3,230億baht超中国、台湾、香港、日本の主要投資家が牽引

DURING 2023 – Q1/2026, THE PCB INDUSTRY SAW 236 APPLICATIONS, OVER THB 323 BILLION LED BY MAJOR INVESTORS FROM CHINA, TAIWAN, HONG KONG, AND JAPAN.



**#1 ASEANにおけるプリント基板
製造拠点 PCB MANUFACTURING HUB IN ASEAN**

TOP5 Global manufacturing hub

タイにおける主要PCB企業の成功事例



まとめ: タイを先端技術の主要な地域ハブとするビジョンのもと、4つの戦略目標を初日から並行して推進

Recap: Our vision is for Thailand to become a leading regional hub for advanced technology, guided by four strategic goals starting in parallel from day one

Strategic vision and goals by 2050

2050 Vision

タイを先端技術の主要な地域ハブへと発展させ、統合されたエコシステムと国内企業の牽引力を通じて、タイ製半導体を生み出す。 To position Thailand as a leading regional hub for advanced technology, producing Made-in-Thailand chips through a fully integrated ecosystem and local champions



GOALS



2030年までに、タイの従来のバックエンド(後工程)における強みを強化・拡大する。 Reinforce and scale Thailand's conventional back-end strengths by 2030
実証された競走場の優位性を基礎とし、パワー半導体およびセンサー分野の従来のバックエンド事業をさらに倍増・強化する
Building on proven competitive advantages as foundation, doubling down on power and sensor conventional back-end



2040年までに、高価値な先端分野で基幹となる外国直接投資(FDI)を確保する。 Secure anchor FDIs in advanced high-value segments by 2040
特にレガシーノード/スペシャリティ・フロントエンド(前工程)、IC設計、および高度なバックエンドにおける高度な能力を構築。
Build advanced capabilities, especially in legacy-node / specialty front-end, IC design, and advanced back-end



2050年までに、主要なバリューチェーン4分野で国内有力企業を育成する。 Develop local champions in 4 key value chain segments by 2050
多国籍企業の知見を活用し、従来型および高度なバックエンド、IC設計、製造装置の分野において知識・技術移転を促進する。
Leverage MNCs' expertise to drive knowledge and technology transfer in conv.& adv. back-end, IC design, equipment



2050年までに、完全なバリューチェーンの存在感を確立する。 Establish complete value chain presence by 2050
国内有力企業と多国籍企業とのバランスの取れた連携により、バリューチェーンの上流へと移行を果たす。
Successfully move up the value chain through a balanced mix of local champions and MNCs

タイのバリューチェーン THAILAND'S VALUE CHAIN

半導体・先端エレクトロニクス分野の主要企業 KEY PLAYERS IN SEMICONDUCTORS AND ADVANCED ELECTRONICS

2023年～2026年第1四半期、半導体・先端エレクトロニクス分野で**804件**、
総額8,300億バーツの投資申請

DURING 2023 – Q1/2026, SEMICONDUCTOR & ADVANCED ELECTRONICS SAW **804 APPLICATIONS**, TOTALING **THB 830 BILLION** IN INVESTMENT



タイの国家半導体戦略（案） THAILAND'S NATIONAL SEMICONDUCTOR STRATEGY (DRAFT)

タイは、国内の産業・技術基盤や川下産業の需要を踏まえ、センサー、パワー半導体、オプトエレクトロニクス、アナログ半導体、ディスクリート半導体を重点分野とすべきである。

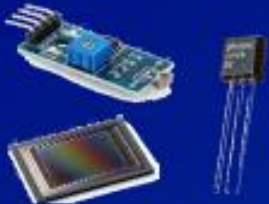
Thailand should prioritize sensor, power, optoelectronics, analog, and discrete products - aligning with local capabilities and downstream demand

代表的な製品

Exemplary products

重点推奨製品

RECOMMENDED FOCUS PRODUCTS

	Sensor	Power	Optoelectronics (incl photonics ¹⁾)	Analog	Discrete	Logic	Memory
Diagram							
Definition	Chips that detect and respond to physical input	Chips that convert and control electricity	Chips that convert signals between electrical and light	Chips that handle continuous signals (voltage, current)	Single-function chips that switch, control, or amplify signals	Chips that process instructions and compute	Chips that store and retrieve data
Key industries	 	  	 	 	 	  	  



Consumer electronics



Data center/AI



Industrial electronics



Telecommunication



Automotive



Healthcare

タイにおける半導体・先端エレクトロニクス産業の人材育成計画 (第1期:2026~2030年)

Thailand's Talent Development Plan for Semiconductor and Advanced Electronics Industry (Phase 1 2026-2030)

対象グループ Target Groups



労働市場の労働者
Workforce in the labor market



学士過程の学生
Bachelor's degree students



修士・博士課程の学生
Master's & PhD students



大学教員
University faculty members

1 高度人材・高度研究者育成プログラム High-Skilled Workforce & High-Level Researchers Development Programs

1) 高度人材育成プログラム High-Skilled Workforce Development Programs

69,000人を対象にスキル向上・再教育
Upskill/Reskill 69,000 people

産業界でのインターンシップ(Coop+):7,500人
Industrial Internship (Coop+) 7,500 people

海外インターンシップ:1,300人
International Internship 1,300 people

半導体工学学士課程(サンドボックス):7,100人
Bachelor's Degree in Semiconductor Engineering (Sandbox) 7,100 people

2) 高度研究者育成プログラム High-level Researcher Development Programs

共同学位/サンドボックス・プログラム:1,400人
Joint Degree / Sandbox programs 1,400 people

重点分野博士課程奨学金:280人
Targeted Ph.D. scholarship 280 people

指導者育成研修:100人
Train the Trainer 100 people

2 研修センターおよび共同研究 Training Centers and Co-Research

- 国内の既存需要に対応するため、民間企業との共同教育・研修および共同研究に注力 Focus on co-teaching /training and co-research with the private sector to meet existing domestic demand
- 海外投資を誘致するため、国内産業を強化する Strengthen local industries in order to attract foreign investment.

1) 国立研修センター 3拠点 National Training Center 3Centers

- I. ICテスト(チップ・パッケージング・テスト)
IC Testing (Chip Packaging Test)
- I. IC組立・テストおよびPCBA
Assembly and Test & PCBA
- III. IC/PCB設計、PCBAおよびテスト
IC/PCB Design & PCBA and Testing

2) 地域研修センター 3拠点 Regional Training Center 3Centers

北部・南部・東部・中央部の各地域に設置
(IC/PCB設計,OSAT,PCBAに重点)
Established in the North, South, East, and Central regions (focusing on IC/PCB Design, OSAT, and PCBA)

3 ウェハ製造分野への投資 Investment in Wafer Fabrication 国家インフラ National Infrastructure (開発中プロジェクト Projects under Developed)

ウェハ製造インフラ Wafer Fabrication Infrastructure

大規模投資開発 Capital-Intensive Development

- 政府が主導し、産業界と連携して推進 Led by the government in collaboration with the industry
- 技術ライセンスのエコシステムを構築 Build a technology licensing ecosystem
- 外国企業の投資を促進し、必要な人材を確保する Enable investment y foreign companies and ensure availability of skilled personnel.

- 機器・ツール Equipment, tools

- シリコンセンサー Silicon Sensor
- 光デバイス Photonic Device
- 8インチMEMSシステム 8 inches MEMS System providers

- 設計・製造サービス Design and manufacturing services
- 技術ライセンスおよび高度サービスプロバイダー Technology licensing and advanced service providers

成果 Output



高度技能人材
High-Skilled Workforce
84,900人



研究者
Researchers
1,780人



研修センター
Training Centers
6 拠点

AIデータセンター時代におけるBOI投資促進対象活動リスト

BOI List of Activities Eligible for Investment Promotion In the AI & Data Center ERA

BOI対象事業 10分野

10 Section of BOI Activities

1. 農業、食品・バイオテクノロジー

Agriculture, Food & Biotechnology

2. 医療 Medical

3. 機械・車両 Machinery and Vehicles

4. 電気・電子 Electrical and Electronics

5. 金属・素材 Metal and Materials

6. 化学・石油化学 Chemicals and Petrochemicals

7. 公共事業 Public Utilities

8. デジタル産業 Digital Industries

9. クリエイティブ産業 Creative Industries

10. 高付加価値サービス High-Value Services

4.1 エレクトロニクスデザイン Electronic design

4.2 電子製品・機器・部品の製造 Manufacture of electronic products, devices and parts

2.1.2 医療機器製造 Manufacture of medical devices

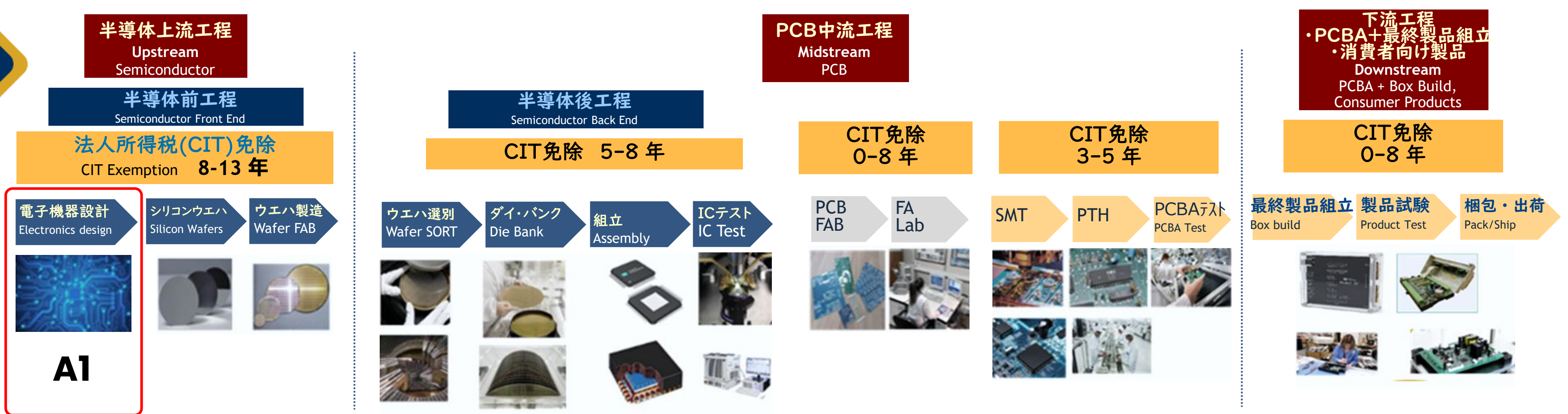
3.1.4 ロボット・自動化機器および/または自動化部品の組立 Assembling of robots or automation equipment and/or automation parts

3.1.5 高精度機械・装置・部品の製造 Manufacture of high-precision machinery, equipment and parts

3.2.1 ハイテク技術を用いた科学機器の製造 Manufacture of scientific equipment using high technology

8.1.1 ソフトウェア・デジタルプラットフォーム・デジタルコンテンツの開発 Development of software, digital platform, digital content

8.2.1 データセンター Data Center

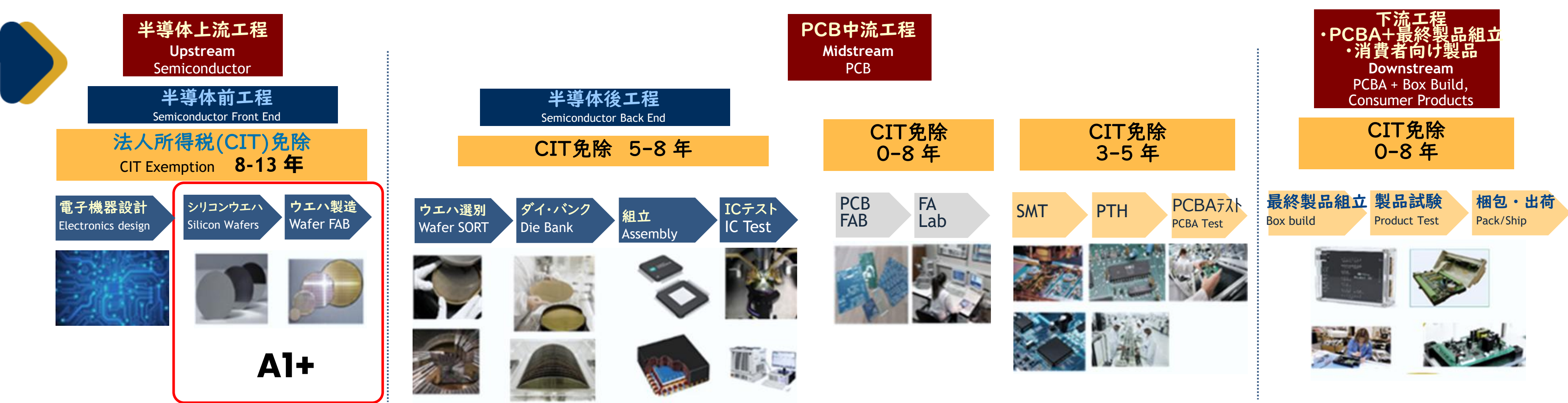


4.1 電子設計 Electronic design i.e.

- ・ **マイクロエレクトロニクス** Microelectronics
(IC設計) (IC Design)
- ・ **オプトエレクトロニクス** Optoelectronics
- ・ **組み込みシステム** Embedded system
(HW・SW設計) (HW & SW Design)

奨励企業または下請事業者が商業目的で行う、奨励事業に直接関連する製品の販売や、下流工程での生産から得られる収益は、奨励事業の収益とみなされる。

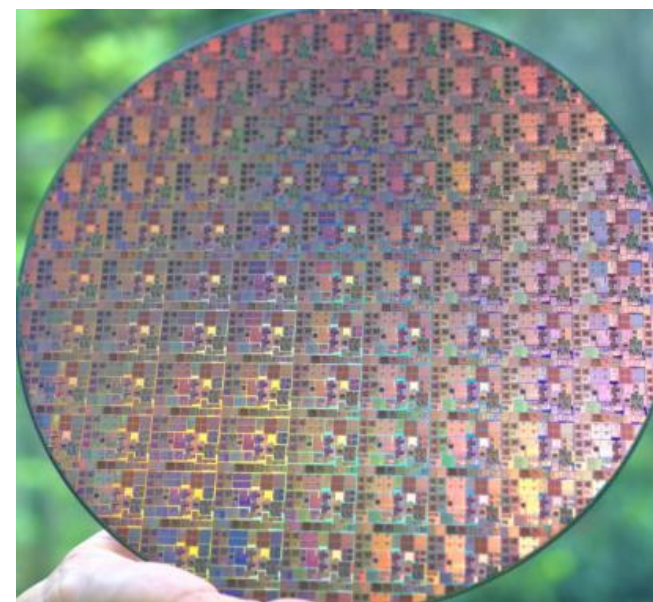
Revenues derived from sale of the products that are directly related to a promoted business or which are from downstream production for commercial purposes, either carried by the promoted company or sub-contractor, shall be regarded as revenue of the promoted business.



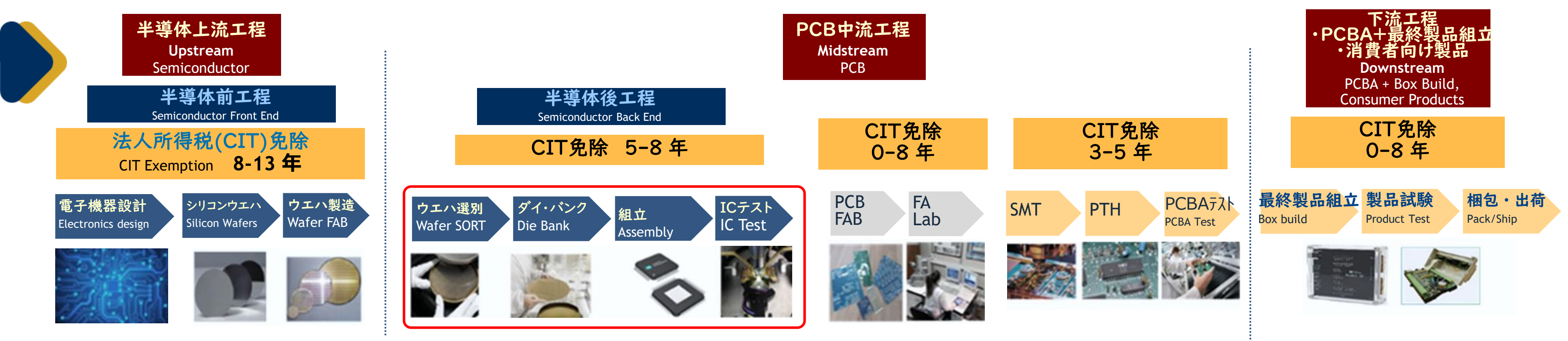
4.2.1 ウェハ製造 Manufacture of Wafer



シリコンウェハ
Silicon Wafer



フォトリソグラフィ
Photolithography



4.2.2 半導体および集積回路 (IC) の製造

またはテスト Manufacture or test of semiconductors and Integrated circuits (IC)

(A2)

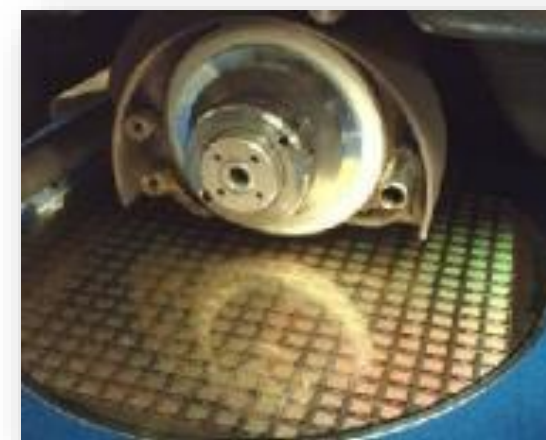
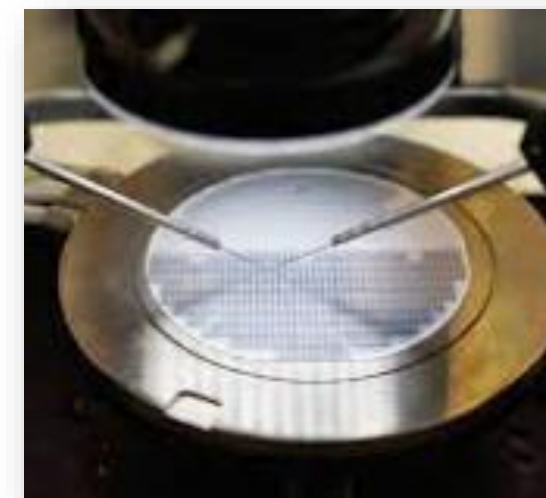
機械設備への投資額15億バーツ以上

Investment Capital in Machinery $\geq$ 1,500 mil Baht

(A3)

機械設備への投資額15億バーツ未満

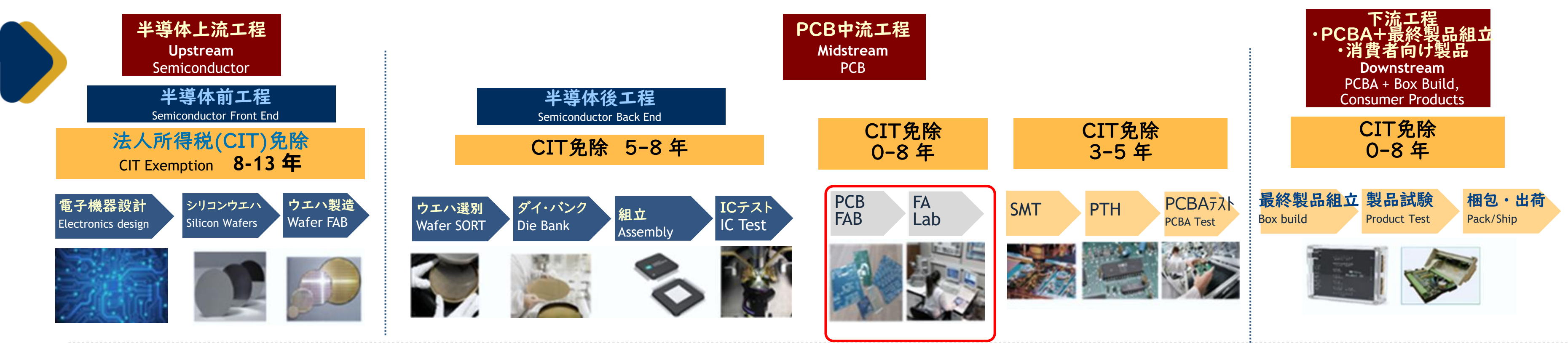
Investment Capital in Machinery $\leq$ 1,500 mil Baht



製造工程の中間段階で得られる製品、または下流製品など

Products obtained in between the manufacturing process or downstream products such as

- ウエハ研削 Wafer Grinding
- ウエハ検査 Wafer Testing
- ダイシング(切断) Sawed Dice
- ICモジュール IC Module
- IC検査 IC Testing



4.2.3 抵抗器・コンデンサ・インダクタなどの電子需同部品の製造

Manufacture of electronic passive components such as resistors, capacitors and inductors

表面実装部品 Surface Mount Device



(A2) -機械設備への投資額: 15億バーツ超

Investment Capital in Machinery > 1,500 mil Baht

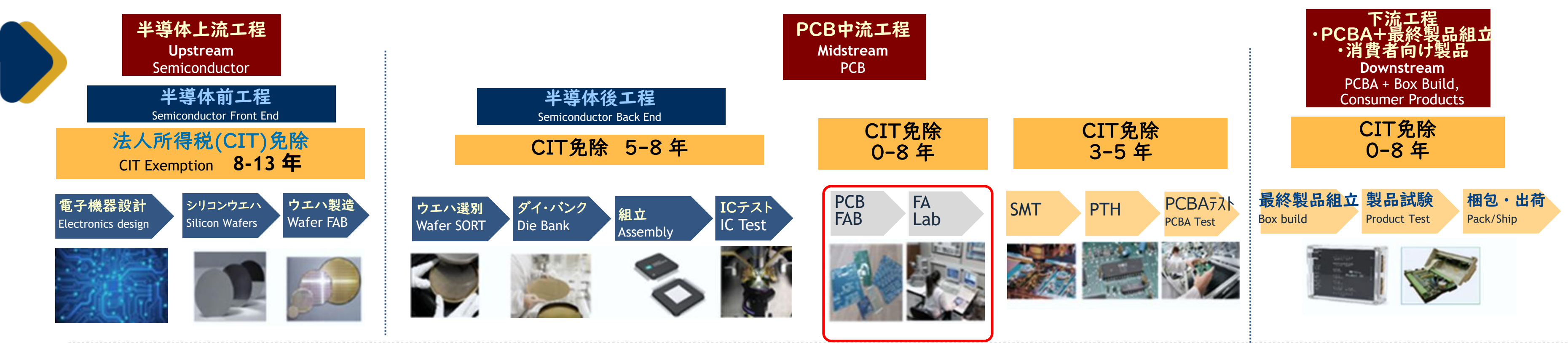
(A3) -機械設備への投資額: 15億バーツ未滿

Investment Capital in Machinery < 1,500 mil Baht

スルーホール部品 Through-Hole Device



(A4)



4.2.4.1 高密度相互接続のプリント基板 (A2)

High Density Interconnect Printed Circuit Board

4.2.4.2/4.2.4.3 フレキシブルプリント基板および/または多層プリント基板 (回路配線形成工程を有する事) (Having process of circuit line creating)

Flexible printed circuit board and/or Multilayer printed circuit board

(A2) -機械設備への投資額: 15億バーツ超
Investment Capital in Machinery > 1,500 mil Baht

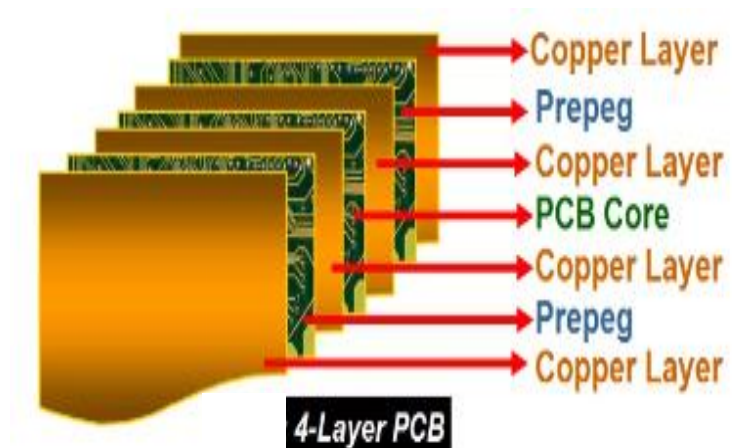
(A3) -機械設備への投資額: 15億バーツ未満
Investment Capital in Machinery < 1,500 mil Baht

4.2.4.4 プリント基板 (B)

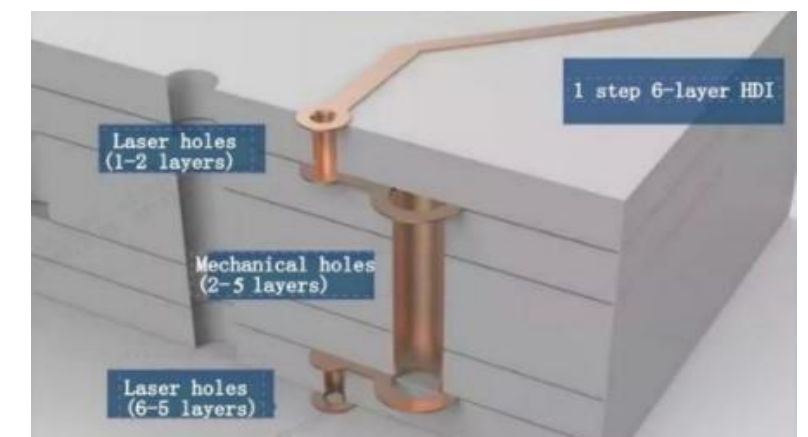
Printed circuit board

(回路配線形成工程を有する事) (Having process of circuit line creating)

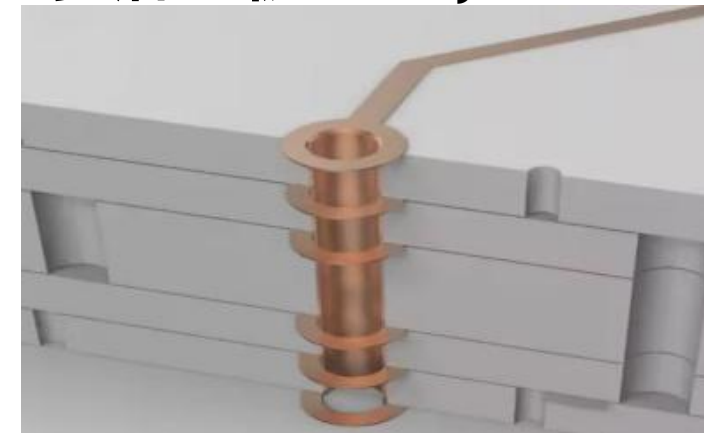
PCB

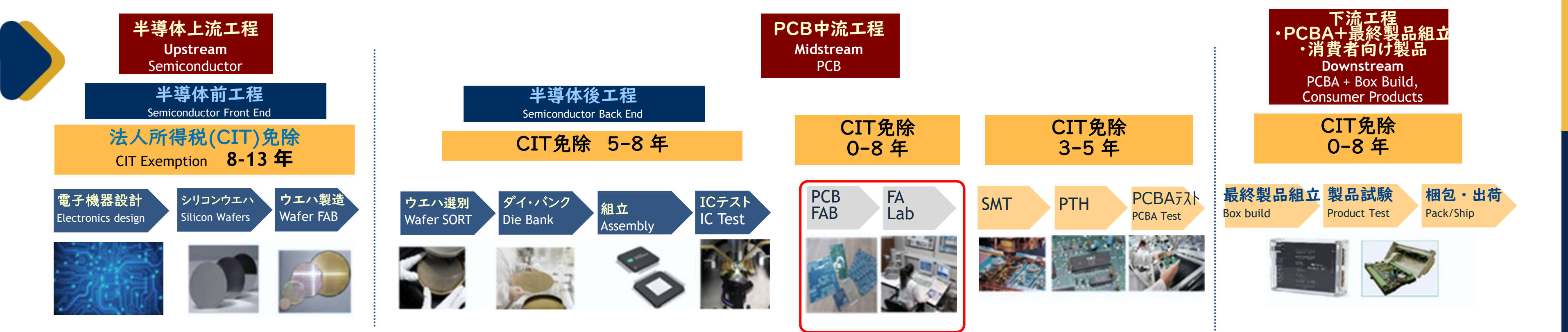


HDI PCB



多層基板 Multilayer PCB





ACTIVITY

4.2.4.5 (A4)

積層、穴あけ、めっき、ルーティング等の特定の技術を用いたプリント基板の加工 (10億バーツ以上)(その他条件はB)

Processing of printed circuit board, which specific technique as Lamination, Drilling, Plating and Routing (not less than 1,000 Million THB) (Having B for the other condition)

ACTIVITY

4.2.4.6 CCLおよびプリプレグなどのプリント基板用原材料の製造

Manufacture of Raw Materials for printed circuit board as CCL and Prepreg

(A2) -機械設備への投資額: 15億バーツ超 Investment Capital in Machinery > 1,500 mil Baht

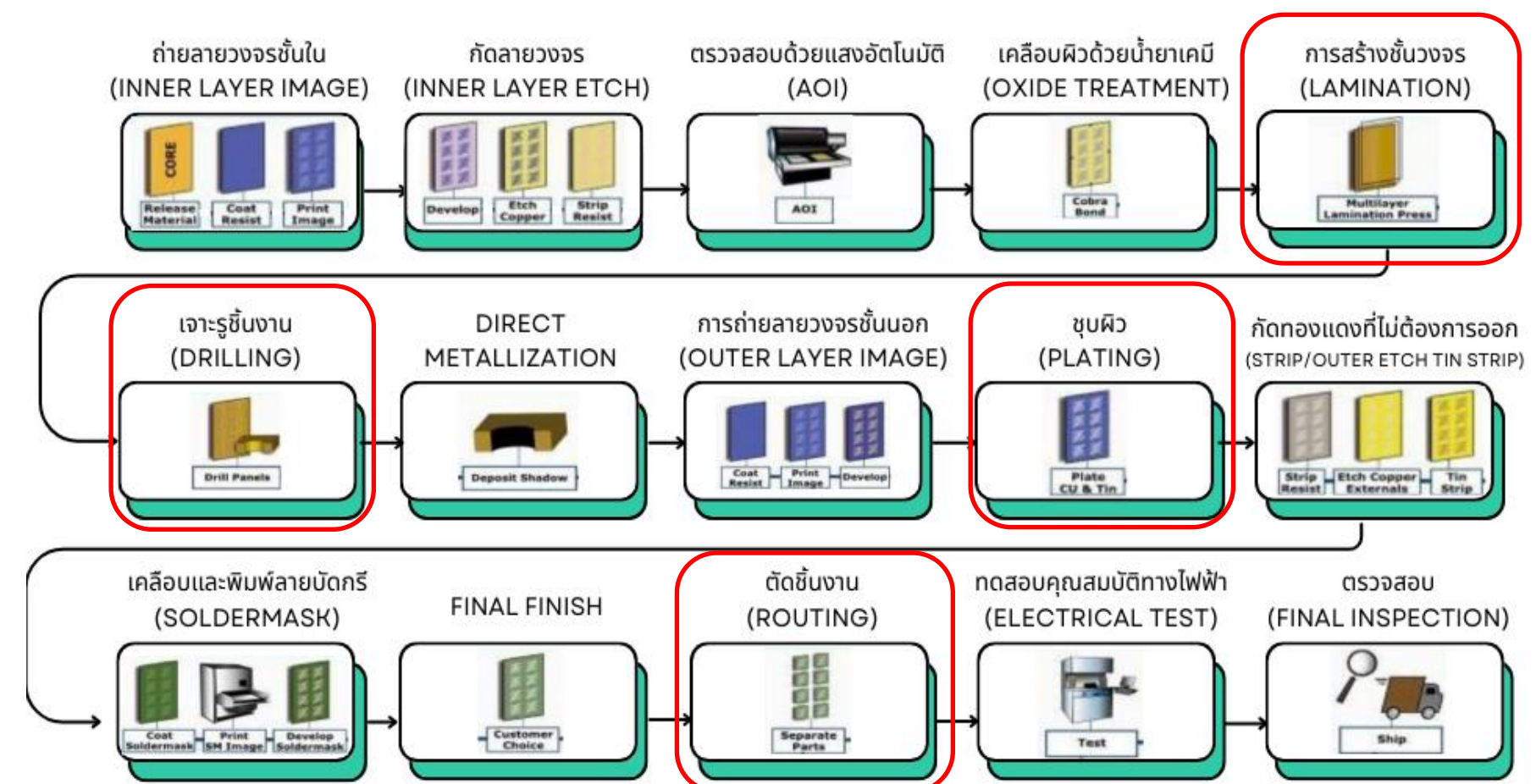
(A3) -機械設備への投資額: 15億バーツ未満 Investment Capital in Machinery < 1,500 mil Baht

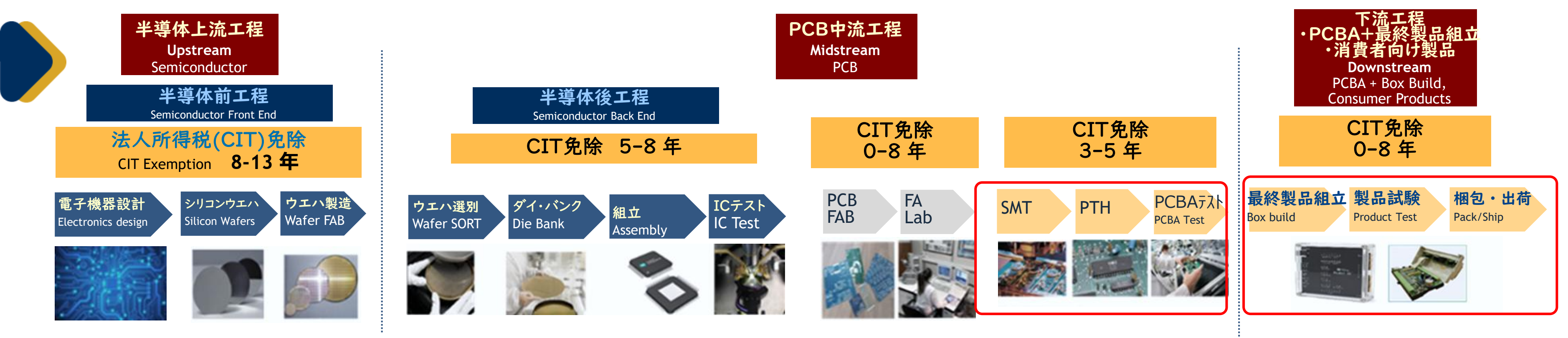
ACTIVITY

4.2.4.7 (B)

ドライフィルム、転写フィルム、バックアップボード等のプリント基板用主要材料の製造

Manufacture of Essential Materials for printed circuit board such as Dry Film, Transfer Film and Backup Board etc.





4.2.5 同一プロジェクトにおけるプリント基板実装品 (PCBA) およびPCBAから派生する下流製品の製造

Manufacture of printed circuit board assemblies (PCBA) and downstream products from PCBA in the same project

- (A3) SMTライン+機械設備への投資額:5億バーツ超 SMT Line + Investment Capital in Machinery > 500 mil Baht
- (A4) SMTライン+機械設備への投資額:5億バーツ未満 SMT Line + Investment Capital in Machinery < 500 mil Baht
- (B) SMTラインを有しない PCBA PCBA w/o SMT Line

4.2.13 スマート家電およびスマート電子機器の製造 (A2/A3) Manufacture of smart electrical appliances and smart electronics (A2/A3)

4.2.14 オーディオ・ビジュアル製品および部品の製造 (A3/A4) Manufacture of audio-visual products and parts (A3/A4)

4.2.15 オフィス用電子機器および部品の製造 (A3/A4) Manufacture of office electronics and parts (A3/A4)

4.2.16 通信機器および無線通信システム機器の製造 (A3/A4) Manufacture of telecommunication devices and wireless-system devices (A3/A4)

4.2.17 電子計測機器および部品の製造 (A3/A4) Manufacture of electronic measuring instruments and parts (A3/A4)

4.2.18 電源装置、コンバーター、インバーターまたは充電器の製造 (A3/A4) Manufacture of power supply, converter, inverter or charger (A3/A4)

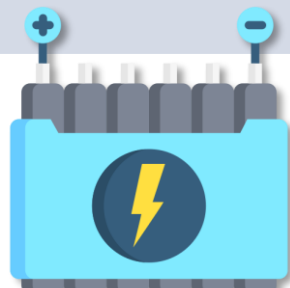
プロジェクトに
SMTラインによるPCBA
工程が含まれる場合、
最低でもA3の恩典を
受けることができる

*"If the project includes
the SMT line PCBA process, it
will be eligible for at least A3
privileges."*

蓄電システム/蓄電池 BESS/Battery

4.2.8 エネルギー貯蔵設備の製造 Manufacture of energy storage

- 4.2.8.1 セルの製造工程を含む高密度バッテリー (A1) High-density battery with cell production process (A1)
- 4.2.8.2 セルを使用してモジュールまたはバッテリーパックを製造する高密度バッテリー (A2) High-density battery using cells in the production of modules or battery packs (A2)
- 4.2.8.3 モジュールを使用してバッテリーパックを製造する高密度バッテリー (A3) High-density battery using modules in the production battery packs (A3)
- 4.2.8.4 スーパーキャパシタ (電気二重層キャパシタ) の製造 (A2) Manufacture of supercapacitors (A2)
- 4.2.8.5 その他のバッテリー (B) Other Batteries (B)
(鉛蓄電池 (Lead-Acid Battery) は促進対象外 *Lead-Acid Battery is not promoted*)



自動車生産用EVバッテリー EV Battery - for Car production

セル製造*: 設備投資 (CAPEX)、研究開発 (R&D)、高度人材育成に対する現金補助金の対象

Cell Production*: Eligible for cash grants covering CAPEX, R&D, and advanced training

本プロジェクトは2027年以内に申請が必要
The project must be submitted within 2027

恩典 Incentives

- 法人所得税 (CIT) を最長15年間免除 Exemption of CIT of up to 15 years
- 機械設備の輸入関税を免除 Exemption of Import duty on machinery
- 輸出・研究開発向け原材料の輸入関税を免除 Exemption of import duty on raw material for export/R&D
- タイ国内で調達できない国内販売向け原材料の輸入関税を90%軽減 90% reduction of import duty on raw material not available in Thailand for domestic sales
- 配当に対する税金を免除 Exemption from taxes on dividends
- その他税制以外の恩典 Other non-tax incentives

*適用条件 Criteria

1. EVバッテリーメーカーとして認定されていること Being a recognized EV battery manufacturer
2. バッテリーセルおよび任意でESS (定置型蓄電システム) の生産を含む明確な事業計画を有すること Having a clear plan covering battery cell & optional ESS production
3. セルのエネルギー密度: 150 Wh/kg以上 Cell energy density ≥ 150 Wh/kg
4. バッテリーのサイクル寿命: 1,000サイクル以上 Battery cycle life $\geq 1,000$ ($\geq 70\%$ capacity at $\geq 80\%$ depth of discharge, tested at 20–25°C)

モジュール/CTP製造: CIT 8年間免除 + 国内で調達できない原材料の輸入関税90%軽減

Module or CTP Production: 8-year CIT exemption + 90% import duty reduction on unavailable raw materials

バッテリーパック組立: CIT 5年間免除

Pack Assembly: 5-year CIT exemption

交渉方針: インセンティブ、生産能力、EVエコシステム支援、技術、技術・知識移転、雇用、現地サプライチェーンの構築を重点項目として交渉する。

Negotiation Approach: incentives, capacity, EV ecosystem support, technology, knowledge transfer, employment, and local supply chain development.

- 4.2.6 プリンテッド・エレクトロニクスの製造 (A2/A4) Manufacture of printed electronics (A2/A4)
- 4.2.7 部品、データ記憶装置およびメモリ記憶装置の製造 Manufacture of parts, data storage and memory storage:
 - ソリッドステートドライブ (SSD) (A2) solid-state drives (A2)
 - ハードディスクドライブ (HDD) (A2/A3/A4) hard disk drives (A2/A3/A4)
 - 外付けHDD、例:フラッシュドライブ (A4) external HDD i.e. flash drives (A4))
- 4.2.9 フラットパネルディスプレイおよびその部品の製造 (A3/B) Manufacture of flat panel displays and parts (A3/B)
- 4.2.10 電磁製品およびその部品の製造 (A4) Manufacture of electro-magnetic products and parts (A4)
- 4.2.11 部品、周辺機器および信号ケーブルの製造 (A2/A3/A4/B) Manufacture of parts, peripheral devices and signal cables (A2/A3/A4/B)
- 4.2.12 太陽光発電製品向け部品または機器の製造 Manufacture of parts or equipment for solar-powered products (CSR・強化措置)の適用対象に限る) (Only under the CSR & Enhancement Measure)
- 4.2.19 マイクロテクノロジーを利用した製品の製造 (A2) Manufacture of products using microtechnology (A2)
- 4.2.20 その他の電子機器製品およびその部品の製造 (B) Manufacture of other electronics products and parts (B)

タイ投資・駐在員サービスセンター

THAILAND INVESTMENT AND EXPAT SERVICES CENTER

TIESC

より便利に より効率的に より短時間で
MORE CONVENIENCE | MORE EFFICIENCY | LESS TIME



タイでの事業展開に関する総合的な
情報・アドバイス

Comprehensive information and advice on
establishing operation in Thailand



投資家と政府機関との
連携・調整支援

Coordination services between
investors and government agencies



ワンストップ対応でビザ・就労許可を3時間で
1-Stop for visas & work permits in 3 hours



ONE BANGKOK

Tel: +66 2209 1109

+66 2209 1110

Email : osos@boi.go.th
ltr@boi.go.th



ビザ・就労許可のワンストップサービスセンター

ONE STOP SERVICE CENTER FOR VISA AND WORK PERMIT (OSS)

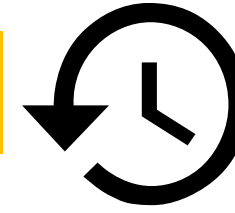
ワンスタート・ワンストップ 投資支援センター

ONE START ONE STOP INVESTMENT CENTER (OSOS)

タイランド ファストパス投資を加速する

THAILAND FASTPASS UNLOCK INVESTMENT

GOAL:承認・許認可の迅速化 REDUCE APPROVAL & PERMITTING TIME



適応条件 ELIGIBILITY CRITERIA

- 1.投資促進申請済み Investment promotion application has already been submitted
- 2.投資額10億バーツ以上の大規模プロジェクト Large-scale project with investment value $\geq$ THB 1 bil.
3. BOI対象産業かつ高度技術プロセスを活用 Falls within BOI's target industries and uses high-technology processes
- 4.大きな経済効果を創出 Creates significant economic benefits



関連機関 RELEVANT AGENCIES



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
ONEP



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority
MEA



THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT



THE CUSTOMS
DEPARTMENT
Thailand



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS





THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT

For More Information



<https://www.boi.go.th>



Thailand (Head Office) :
555 Vibhavadi-Rangsit Road.,
Chatuchak, Bangkok 10900,
Thailand



(+66) 2553 8111



head@boi.go.th



BOI NEWS



@boinews

BOI In-person Clinic and BOI Online Clinic: <https://booking.boi.go.th>